DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRP-707	製品仕様書	1/7
BACKGROUND		
1. General 一般事項		I
1.1 Application 適用氧	This specification is applied to TACT switch which have no key-top. この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。	
1.2 Operating temperature ra	nge 使用温度範囲: <u>−40</u> ~ <u>90</u> ℃ (normal humidity,normal air pressure 常湿·常	
	Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electrical 使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲を言う。	function within such temperatures.
1.3 Storage temperature rang	e 保存温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>90</u> °C (normal humidity,normal air pressure 常湿·常	
1.4 Test conditions 試験状	態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and to 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。	ests are as follows.
	Normal temperature 常温: (Temperature 温度 5~35°C)	
	Normal humidity 常 湿:(Relative humidity 湿度 25~85%) Normal air pressure 常 圧:(Air pressure 気圧 86~106kPa{860~1060	mharl)
	If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions	
	ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2℃	
	Ambient temperature 温 度: 20±2℃ Relative humidity 相対湿度: 60~70%	
	Air pressure 気 圧: 86~106kPa [860~1060mbar]	
	Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating. スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。	
 Appearance, style and dime Appearance 外観 	nsions 外観、形状、寸法 There shall be no defects that affect the serviceability of the product.	
	性能上有害な欠陥があってはならない。	
2.2 Style and dimensions 雅	状、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。	
3. Type of actuating 動作形	式 <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u>	
4. Contact arrangement 回路	形式 1 poles 1 throws 1 回路 1 接点	
4. Contact arrangement E		は製品図による)
5. Ratings 定格	7枚 16 V DC 50 mA	
5.1 Maximum ratings 最大是 5.2 Minimum ratings 最小定		
O Ele Lei el ene ifo et en e	드 사사 사	
6. Electrical specification 電 Items 項目	気的性能 Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
1	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.	<u>500 m</u> Ω Max.
接触抵抗	スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1)Depression 押圧力: 10 N	
	(2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage	
	drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法	
6.2 Insulation	Measurements shall be made following the test set forth below:	100 <u>M</u> Ω Min.
resistance	下記条件で試験を行った後、測定する。	
絶縁抵抗	(1) Test voltage 印加電圧:100_V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame,	
	between terminals and ground(frame)	
	端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	
6.3 Voltage proof 耐電圧	•	There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。
	ド記朱件で試験を1つに後、例だする。 (1)Test voltage 印加電圧 : _250V AC (50~60Hz)	門稼収をひないこと。
	(2)Duration 印加時間 : 1 min	
	(3)Applied position 印加場所 : Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)	
	端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	
		DSGD T.1 /4 20/7 C2-1C-
		DSGD. Jul. 10. 2017 C3-1G
		CHILD T. HUMMON
		CHKD. Jul 10. 2019 C3-16
		APPD # / 10 24/7
1 1		A CHOID

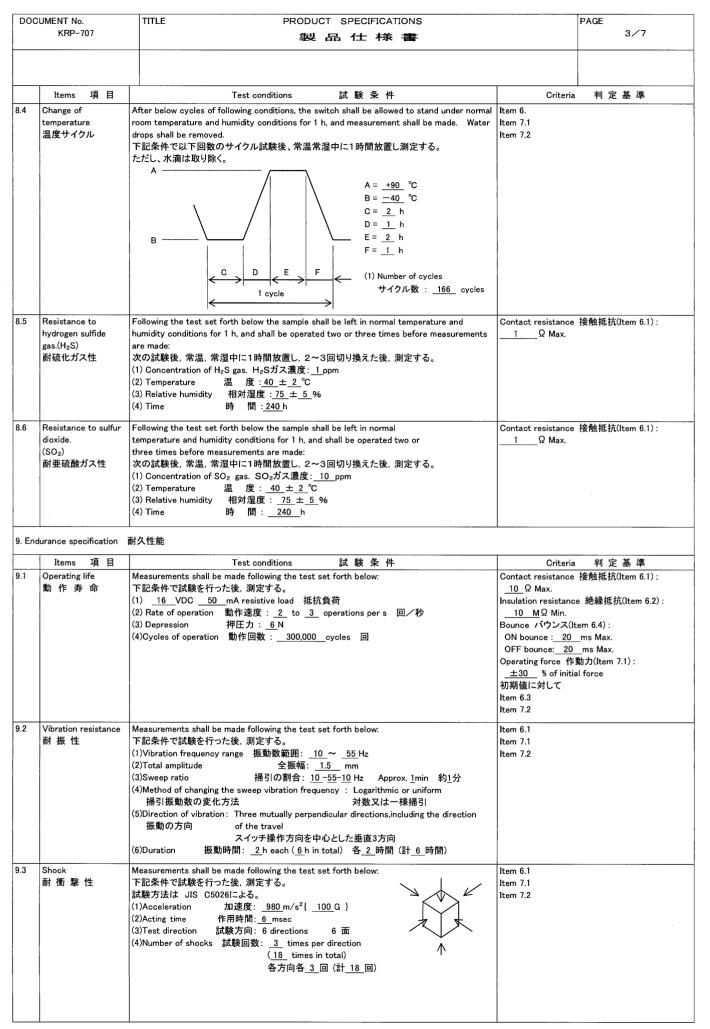
CHKD

BACKGROUND

DATE

APPD

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
KRP-707		製品仕様書		2/7
		- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1		
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4	ON bounce : 10	ns Max.
	バウンス	operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	OFF bounce: 10	ms Max.
		スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のバウンスを測定する。		
		のパソンへを別足する。		
		Switch		
		Oscilloscop		
		<u>-</u> 5V 5kΩ オシロスコープ		
		<u> </u>		
		"ON" "OFF"		
7		1 HX 1-P A.D. \$44 - 642		
/. Me	chanical specification	機械的性能		
L.	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
7.1	Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the	5.0 N ± 1.0 N	
		switch to come to a stop shall be measured.	-	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加		
	:	え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。		
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a	0.2 ± 0.1 mm	
	移 動 量	below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a		
		stop shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重を加える。操作部が停止するまでの55数を測点する。		
		え、操作部が停止するまでの距離を測定する。 (1) Depression		
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,	07 1110	
/.5	復帰力	upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to	0.7 N Min.	
	12 775	return tot its free position shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操		
		作部が復帰する力を測定する。		
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below	There shall be no sig	gn of damage mechanically
	ストッパー強度	static load shall be applied in the direction of stem operation.	and electrically.	gr or damage meenameany
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷	機械的, 電気的に異	常のないこと。
		重を加える。		
		(1) Depression 押圧力:50N (2) Time 時 間: 60 s		
7.5	Chaman aduran ada		- 11	
7.5	Stem strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall	<u>5</u> N	
ĺ	八八五版五法及	be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向に		
		操作部を引っ張って抜けない力である。		
8 Fnv	ironmental specificatio			
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Cuitania	判 定 基 準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Criteria Item 6.	刊化基华
	temperatures	humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1	
	耐寒性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2	
		(1) Temperature 温 度 : <u>-40</u> ± <u>2</u> ℃	·	
		(2) Time 時間: 1000 h		
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。		
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Item 6.	
	耐熱性 	humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.1 Item 7.2	
		(1) Temperature 温 度: <u>90</u> ± 2 ℃	LOIII 1.L	
		(2) Time 時間: 1000 h		
8.3 Moisture Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):			接触抵抗(Item 6.1):	
	resistance	humidity conditions for 1 h before measurements are made:	500 m Ω Max.	
	耐湿性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。		絶縁抵抗(Item 6.2):
		(1) Temperature 温度: <u>60 ± 2</u> °C	10_M Ω Min.	
		(2)Time 時間: <u>1000</u> h (3)Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> %	Item 6.3 Item 6.4	
		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 0.4	
			Item 7.2	l



DOCUMENT No. KRP-707		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4/7
0. So	oldering conditions 半I	田付条件 Recommended conditions 推 奨 条 件	
10,1		Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: 350 °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: 3 s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 60 W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと	
10.2	Reflow soldering リフロ―半田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(°C)	
			x. <u>3 s</u> Max. ature t [*] −ウ温度 時間
10.3	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	oldering 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 付けに関する (2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.	

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRP-707		製品仕様書	5/7

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. This product has been designed and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器

A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to P.W.Board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。

などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.
 はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B4. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of P.W.B for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

 当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので十分にご注意下さい。
- B6. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions.

 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。
- B7. Switch shall be mounted without any indication of switch floating between switch bottom and PWB. スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of P.W.B after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall

of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

本スイッチをリフロー半田後,プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は,ディップ時のフラックス吹き上げ等により,スイッチ側面より,フラックスがはい上がる場合がありますので,パターン設計にあたっては,スイッチ下面,周囲にスルーホールを設けないで下さい。

- D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken.

 ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D4. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.

 ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。
 ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。
- D5. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function.

 In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。
 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

- D7. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- D8. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

DOCUMENT No. KRP-707	SPECIFICATIONS 仕様書	PAGE 6/7

E. Using environment 使用環境

E1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

①Debris from the cut or hole of P.W.B in process, or wastes from

the P.W.B protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.

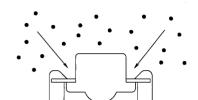
工程内における基板切断面や穴から発生するクズやP.W.B保護材(新聞紙, 発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。

②Flux or powdered flux produced by stacking P.W.B's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

When you need higher dust-proof,make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.

より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ を選定しご使用願います。



應埃環境

"→"Indicates the route of invasion.

"→"は侵入経路を示します。

E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
 - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが、発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では,端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温, 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。

F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流速断等の対

定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。

G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。

G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail–safe design, i.e. a protection network.

スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT	SPECIFICATIONS	PAGE
KRP-707		製品	仕様 🖀	7/7
G6. TACT Switch is trade	emark or registered trademark	of ALPS ELECTRIC CO.,L	TD	
ダクトスイッチはALPS質	電気株式会社の商標もしくは登	録商標です。		
)		

